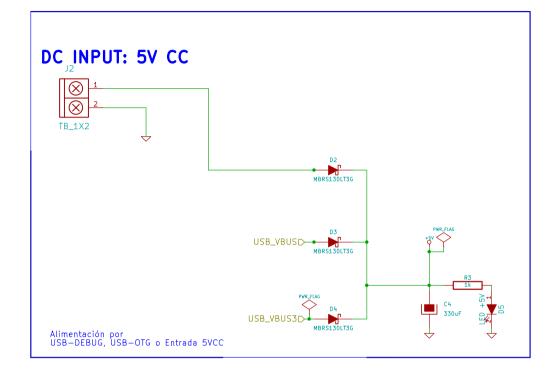
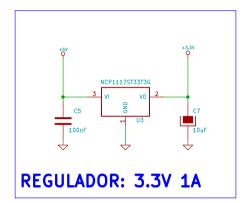


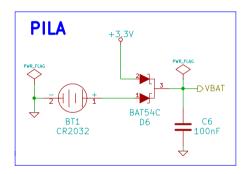
FERRITE entre SHIELD y GND: para evitar que el ruido de GND salga por SHIELD hacia el exterior. Este ferrite puede reemplazarse por un resistor de 0 ohm en caso de que la placa pase los tests de EMI. CHOKE MODO COMUN: Para disminuir EMI y bajar el nivel de ruido. Solo deben usarse si la placa no pasa los tests de EMI.

Autores: Ver 'doc/CHANGES.txt' Licencia: Ver 'doc/LICENCIA_CIAA_FSL.txt'  EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)				
	File: usb_otg.sch			
Sheet: /USB OTG/				
Title: USB 01	Title: USB OTG			
Size: A4	Date: 21 may 2015	Rev: 0.0		
KiCad E.D.A.	eeschema (2013—07—07 BZR 4022)—stable	ld: 2/8		

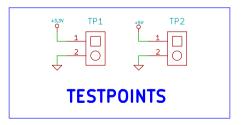
## FUENTE DE ALIMENTACIÓN



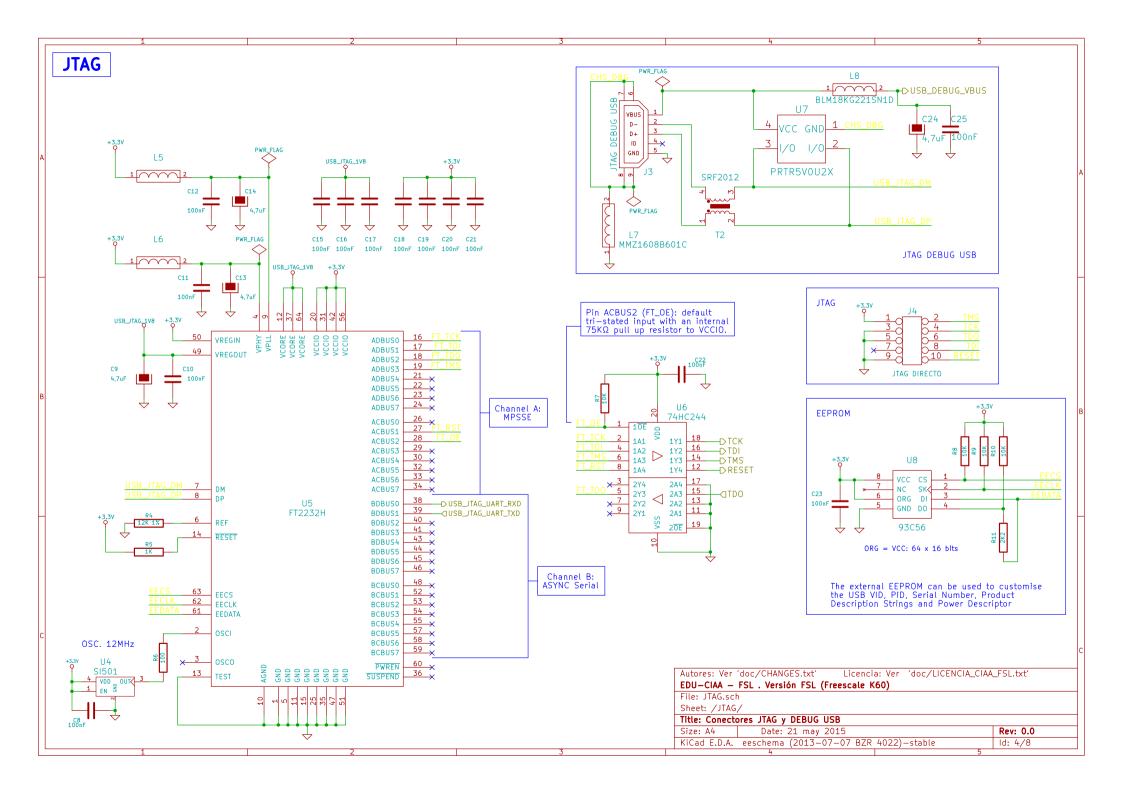




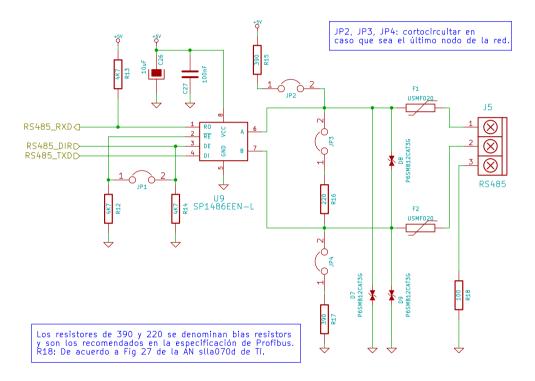




Autores: Ver 'doc/CHANGES.txt' Licencia: Ver 'doc/LICENCIA_CIAA_FSL.txt'					
EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)					
File: fuente.sch					
Sheet: /Fuente/					
Title: Fuente de Alimentación					
Size: A4	Date: 21 may 2	015		Rev: 0.0	
KiCad E.D.A.	eeschema (2013-0	7-07 BZR 4022)	-stable	ld: 3/8	



## RS485 Profibus



Autores: Ver 'doc/CHANGES.txt' Licencia: Ver 'doc/LICENCIA_CIAA_FSL.txt'				
EDU-CIAA - FSL . Versión FSL (Freescale K60)				
File: rsS485.s	sch			
Sheet: /RS485/				
Title: CIAA RS485				
Size: A4	Date: 21 may 2015	Rev: 0.0		
KiCad E.D.A.	eeschema (2013-07-07 BZR 4022)	-stable Id: 5/8		

